

中国国际人才交流大会组委会

关于征集第二十一届中国国际人才交流大会 各板块策划方案的通知

各有关单位：

由科学技术部（国家外国专家局）和深圳市人民政府共同主办的第二十一届中国国际人才交流大会（以下简称大会）拟于2023年4月在深圳举办。为进一步集思广益、开拓思路，形成富有前瞻性、竞争力的会展策划方案，持续创新办展办会模式，现面向社会公开征集优秀策划方案。

策划方案应聚焦当下前沿科技热点和人才服务工作，侧重于创新成果转移转化，紧扣“创新、发展、合作、共赢”大会主题，统筹考虑大会展陈内容以及整体功能布局安排，提出意向性布展办会规划，方案内容包括但不限于方案名称、论坛/板块设想、组织架构、活动规模、活动时限、表现形式、地方有关政府部门或企业参与模式、项目资源、经费预算、效果预测等。

请各单位于9月15日（星期四）下午17:00前将策划方案电子版发送至邮箱 wangchan@ciep.gov.cn。大会组委会办公室将对报送方案进行初步筛选，并根据实际情况与入选机构商洽合作

事宜，指导入选机构及时组织开展相关活动。

中国国际人才交流大会组委会

2022年9月5日



(联系人：王婵；联系电话：0755-81707961)